

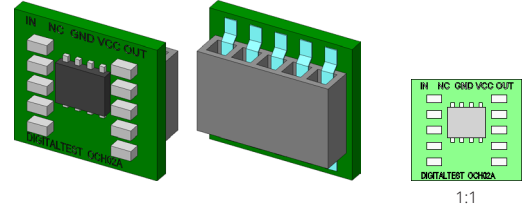


DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para sistemas de prueba Digitaltest

Utilización

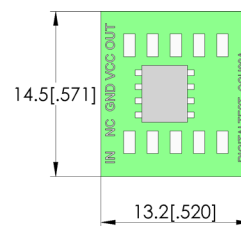
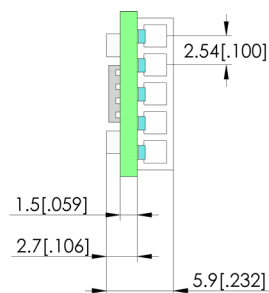
La placa electrónica OpensCheck se utiliza para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura



1:1

Volumen de suministro

Placa de electrónica OCH 02



Datos generales

Grupo de productos:	Opens Test
Serie:	OTC
Tipo:	Digitaltest opens test
Modelo:	Accesorios customizados
Tipo de accesorios:	Placa de electrónica
Estado de entrega:	
Ancho:	13,2 mm
Altura:	5,9 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA): VA xxxx/MTSxxx

Datos técnicos

Longitud: 14,5 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl): 13,2 x 14,5 x 5,9 mm

OpensCheck Buffer OCH 02

OTC-DT-OC-EP

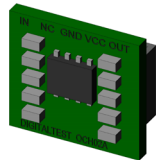
Artículo 18746



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 04/26_ES